

ICICM2021

6th International Conference on Integrated Circuits and Microsystems
Nanjing, China| October 22-24, 2021

关于召开“第六届集成电路与微系统国际会议”的邀请函

致贵单位相关作者，

第六届集成电路与微系统国际会议将于2021年10月22-24日在南京召开！会议由东南大学，电子科技大学微电子与固体电子学会协办，欢迎广大专家学者踊跃投稿，积极参会！

2016年11月23-25日，第一届集成电路与微系统国际会议(ICICM 2016)在美丽的天府之国-成都诞生！第一届会议由IEEE主办，电子科技大学微电子与固体电子学会协办，得到了国内外众多专家学者的支持！大会旨在为世界各地的研究人员，工程师，学者提供一个交流的平台，以方便各国在固态和集成电路领域的专业人士展示他们的实时研究成果和发展动态。会议不仅为与会代表们提供了面对面交流的平台，并为大家创造了寻找全球合作伙伴的机会。之后的四届集成电路与微系统国际会议(ICICM2017-2020)仍然由IEEE主办，东南大学，电子科技大学微电子与固体电子学会，亚昂教育联合协办，并先后在南京，上海，北京和南京（线上）成功召开。前五届ICICM会议的成功举办也为我们今后的发展奠定了坚实的基础，并给予了我们的信心，我们正努力逐步地将ICICM打造成为知名大型国际会议。

相关作者可通过会前成功注册参与到此次大会。会议注册费包含您的参会费，资料费，文章出版（仅限投稿作者）等，但不包含您的食宿差旅。本次会议将委托成都亚昂教育咨询有限公司开具增值税发票，且相关注册费用包含多项项目，固我方只能开具会议注册费，不能开具版面费。望贵单位理解！

在此，我们诚挚邀请贵单位相关作者参与到本次会议，积极进行学术交流。望相关单位给予批准和支持！

此致
敬礼！

曾老师
ICICM2021 组委会
Tel: 028-87777577
Email: icicm@young.ac.cn



注：该邀请函只用于参会邀请，不可作为签证申请材料。